

東京・溶剤自動サンプリング装置E23、24、25更新工事

について

工 事 の 名 称	東京・溶剤自動サンプリング装置E23、24、25更新工事
工 事 概 要	PCB汚染物を洗浄した後の仕上げ洗浄液（IPA循環液）ラインのライン洗浄、サンプリング、その後の洗浄液（IPA新液）によるライン洗浄までの一連の動作を自動で行う装置の更新（製作／取替）工事を実施する。
契 約 年 月 日	平成30年6月8日
契 約 業 者 名	西川計測株式会社
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区代々木三丁目22番7号
契 約 金 額	金44,226,000円（税込み）
入 札 方 式	一般競争入札
工 事 場 所	東京都江東区青海三丁目地先（中央防波堤内側埋立地内）
工 事 種 別	機械設備工事
工 期（自）	平成30年6月9日
工 期（至）	平成30年12月20日
備 考	